



一般特製

色	: 琥珀色
基材	: ポリイミド
粘着剤	: 高耐熱シリコン系
基材厚	: 0.012mm
全厚	: 0.048mm
粘着力	: 3.1N/10mm
耐熱温度	: 300 °C

概要

PW146Sは12 μ のポリイミドフィルムに18 μ のシリコン系の粘着剤を両面に塗布した極薄両面テープです。

特長

テープ全厚が48 μ と非常に薄く、耐熱性極薄両面テープを必要とする個所に適しています。
耐熱性、耐薬品性に優れています。
熱に強く、加熱後も綺麗に剥がせます。
両面に50 μ ライナー付。抜き加工に対応可能です。

用途

シリコンが含浸・塗布された素材のボンディング
電子部品の絶縁、仮止め固定
絶縁層のスプライシング
高機能フィルム、FPC、TABテープのスプライシング、固定



株式会社ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区
東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808